



2026年8月14日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 フ ェ ロ ー テ ッ ク
代 表 者 名 代表取締役社長 賀 賢 漢
(コード番号：6890 東証スタンダード市場)
問 合 わ せ 先 I R ・ 広 報 部 長 野 田 耕 一
(0 3 - 3 2 8 1 - 8 1 8 6)

(開示事項の経過) 決算説明資料および中期経営計画（ローリングプラン）資料の開示について

株式会社フェローテック（代表取締役社長 賀 賢漢、以下「当社」）は、本日中期経営計画（ローリングプラン）を別紙のとおり開示いたしましたので、お知らせいたします。

1. 主要目標値の推移

(百万円)	26/3 月期	26/12 月期		27/12 月期		28/12 月期	
	実績値	前回目標値 (‘26/5/15)	今回目標値 (‘26/8/14)	前回目標値 (‘26/5/15)	今回目標値 (‘26/8/14)	前回目標値 (‘26/5/15)	今回目標値 (‘26/8/14)
売 上 高	288,933	340,000	380,000	400,000	計画全体を 見直し中	450,000	計画全体を 見直し中
営 業 利 益	27,561	35,000	60,000	48,000		57,000	
営業利益率	9.5%	10.3%	15.8%	12.0%		12.7%	
当期純利益	14,886	20,000	36,000	30,000		38,000	
設 備 投 資	54,598	45,000	65,000	55,000		40,000	

2. 目標値設定の背景

- ・2026 年 12 月期の通期業績予想値は、生成 AI に関連する半導体製造装置向けに半導体マテリアル製品（セラミックス、石英）や真空シール・金属加工等の半導体等装置関連事業の需要が増加していること、電子デバイス事業において AI データセンター用の光トランシーバー向けサーモモジュールの需要が増加している等の好況を背景に、当社の半導体等装置関連事業、電子デバイス事業の製品群に係る需要も急速に高まっていること、また収益性が高い製品の売上が増加していることから、2026 年 5 月 15 日発表時点の業績予想を見直すことといたしました。
- ・これにより、2027 年 12 月期の業績目標値をほぼ前倒しで達成することとなったため、改めて適切な目標値の設定が必要である旨認識しており、現在計画全体を見直し中です。今後の業績動向を注視のうえ現在精査を進めており、内容が確定次第、改めて正式に開示いたします。

3. 備考

- ・詳細は別紙をご確認ください。
- ・なお、別紙資料は当社 Web サイトにも掲示しております。
資料掲示箇所：https://www.ferrotec.co.jp/ir/ir_company_info_session.php

以 上



2026年12月期 第1四半期 決算補足説明資料

株式会社フェローテック

1. 当期連結決算においては、連結子会社は2026年1月～2026年6月末の業績を連結しております。
2. 本資料は、2026年12月期第1四半期決算の業績に関する情報の提供を目的としたものであり、当社株式の購入や売却等を勧誘するものではありません。投資に関する決定は、利用者ご自身のご判断において行われるようお願いいたします。
3. 本資料は開示日現在のデータに基づいて作成されております。本資料に記載された意見や予測等は、資料作成時点の当社の判断であり予告なしに変更されることがあります。

2026年12月期Q1は 子会社6か月分 が計上

- ▶ 決算期変更により、今期のQ1決算には当社が「4～6月」、連結子会社が「1～6月」の実績が計上されています
- ▶ なお、今期は「2026年4～12月」/9か月決算となりますが、当社の連結子会社は12月決算であることから、連結子会社は1月～12月/12カ月の売上損益が計上され、当社単体のみ4月～12月/9か月の売上損益が計上されます
よって、9か月決算となることの連結業績への影響は限定的です



※今期の当社Q1決算は2026年4～6月（子会社は同1～6月）、Q2決算は同4～9月（子会社は同1～9月）の実績となります。

- ▶ 2026/12期営業利益は、5月に開示した2027年12月期計画を前倒して達成する見込み
- ▶ 2027年12月期業績については、今後の顧客需要状況等を確認中の段階、計画見直しを検討中

	2026/12期計画	
	5月29日開示	7月22日開示
売上高	3500億円	3800億円
営業利益 (利益率)	380億円 (10.9%)	600億円 (15.8%)

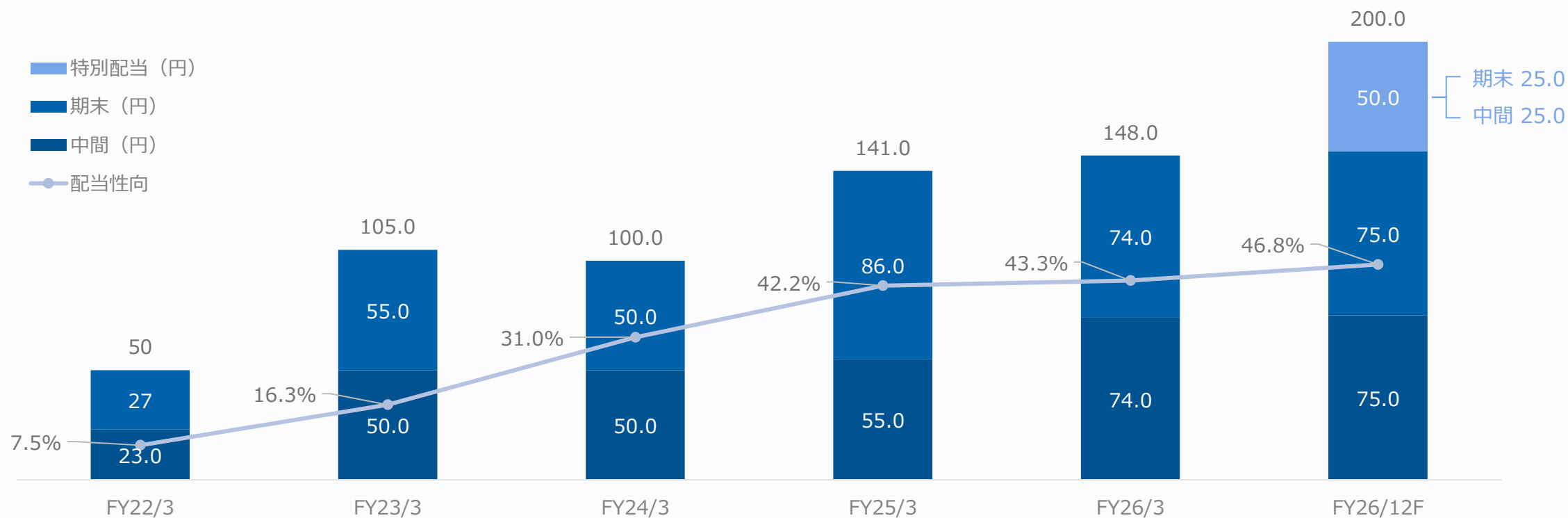
	2027/12期計画	
	5月29日開示	現段階
売上高	4000億円	顧客需要を確認中の段階だが、売上5,000億円・営業利益800億円程度の水準を目指して、積上げ・見直し中
営業利益 (利益率)	480億円 (12.0%)	

- ▶ 各セグメントとも、2027年度12月期も引続き、顧客需要は堅調な推移を予想
- ▶ 半導体等装置関連事業、電子デバイスともに旺盛なAI関連投資を背景として伸長すると想定

半導体等装置関連	・米国顧客向けの需要が急伸し、半導体マテリアル、特にセラミックスが伸長し業績を牽引している ・中国顧客向け需要も増加継続している
電子デバイス	・AIサーバー用光トランシーバーの旺盛な投資を背景として、サーモモジュール事業が引き続き成長継続、業績を牽引している
車載関連	・パワー半導体用基板が中国自動車向け需要が回復基調、売上増加傾向SiCモジュールの採用率上昇も寄与

- ▶ 株主還元方針：株主還元強化を図るため、DOEを採用し下限を3.5%に設定、財務の状況を考慮しながら、自社株式の取得を機動的に検討し、総還元性向50%を目指して充実を図っていく（変更なし）
- ▶ 2026年12月期配当は通期200円/株（普通配当150円＋特別配当50円）予定としていますが、総還元性向50%を意識して、株主還元の拡充を行います

1株あたり配当金の推移



2026年12月期 1Q実績および2Q+3Q計画値 製品別売上高



(百万円)	2026年3月期 実績			2026年12月期					
	上期	下期	通期	1Q (実質上期実績)	(参考) 前年上期比	2Q+3Q (実質下期予想)	(参考) 前年下期比	通期 (予想)	(参考) 前期比
半導体等装置関連	88,378	96,760	185,139	118,153	33.7%	124,048	28.2%	242,201	30.8%
真空シール・金属加工	22,557	26,661	49,218	34,597	53.4%	39,875	49.6%	74,472	51.3%
石英製品	16,440	17,936	34,376	19,211	16.9%	19,987	11.4%	39,198	14.0%
セラミックス	19,099	21,562	40,662	25,629	34.2%	27,277	26.5%	52,906	30.1%
半導体－その他	30,280	30,600	60,881	38,714	27.9%	36,910	20.6%	75,620	24.2%
電子デバイス	28,090	29,494	57,584	39,954	42.2%	44,601	51.2%	84,555	46.8%
サーモモジュール	14,639	16,182	30,821	26,097	78.3%	29,830	84.3%	55,927	81.5%
電子デバイス－その他	13,451	13,311	26,762	13,857	3.0%	14,770	11.0%	28,628	7.0%
車載関連	15,991	13,254	29,245	16,046	0.3%	20,003	50.9%	36,049	23.3%
その他	8,520	8,443	16,964	8,283	-2.8%	8,910	5.5%	17,193	1.3%
合計	140,980	147,953	288,933	182,437	29.4%	197,563	33.5%	380,000	31.5%

▶ 2026年12月期予想・計画を上方修正。2027年12月期以降の計画全体を見直し中

※2027年12月期の当期純利益・設備投資他および2028年12月期の各目標値は現在精査を進めており、内容が確定次第、改めて正式に開示いたします

単位：百万円 ()内は5/15計画比		2026年3月期 実績	2026年12月期 予想	2027年12月期 計画	2028年12月期 計画
業績	売上高	288,933	380,000 (+30,000)	400,000	450,000
	営業利益	27,561	60,000 (+22,000)	48,000	57,000
	営業利益率	9.5%	15.7% (+4.8P)	12.0%	12.7%
	当期純利益	14,886	36,000 (+13,000)	30,000	38,000
資本効率	ROE	6.0%			11.0%
	ROIC※1	3.2%			7.0%
財務	自己資本比率	37.6%	40.0%	40.0%	40.0%
	設備投資額	54,598	65,000	55,000	40,000
株主還元	1株あたり配当金※2（年間）	148.0円	200.0円	DOE（連結株主資本配当率※2）を採用、下限を3.5%に設定 自社株式取得を機動的に検討、総還元性向50%を目指す	

計画全体を
見直し中

※1 親会社帰属純利益/(有利子負債+純資産) 但し純資産は新株予約権、非支配株主持分は除く

※2 連結株主資本=資本金+資本剰余金+利益剰余金-自己株式、連結株主資本配当率=配当金総額÷連結株主資本

- ▶ 本資料に掲載されている将来見通しの記述は、本資料の発表日現在において入手可能な情報および将来の業績に影響を与える不確実な要因の仮定を前提としております。
- ▶ 実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる可能性があります。業績に影響を与える要素には、国際情勢、経済情勢、製品の需給動向、原材料価額および市況、為替レートなどが含まれますが、これに限定されるものではありません。
- ▶ 本資料の数値は、百万円単位もしくは億円単位に端数処理をして記載しております。したがって、決算短信や有価証券報告書等の開示書類の数値と完全に一致しない場合がございます。
- ▶ 本資料中の定量目標などは、あくまで中長期的な戦略、ビジョン等を示すものであり業績予想ではありません。当社はこれらについて情報を更新する義務を負いません。
- ▶ 正式な業績予想は、東京証券取引所規則に基づく決算短信での開示をご参照ください。

Ferrotec

株式会社フェローテック